SERVICIOS TECNOLÓGICOS LABORATORIO DE ELECTRÓNICA

SENA
7
// \>

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LABORATORIO

CÓDIGO: GLE-F-002 VERSIÓN: 03 FECHA: 06-05-2025 Página 1 de 2

INFORMACIÓN GENERAL							
Nombre:	DSDSDSADSAD						
Fecha:	12-09-2025	Celular:	3321213213132				
Servicio							
☑ Diseño de tarjetas de circuito impreso							
□ Fabricación de tarjetas de circuito impreso							
□ Impresión de piezas 3D							
□ Diseño de piezas 3D							
☑ Transferencia de conocimientos y/o tecnologías							
☐ Montaje de componentes electrónicos							
□ Fabricación o integración de soluciones tecnológicas							

Diseño de tarjetas de circuito impreso Requiere normas especiales de diseño (MIL, UL, IPC) Requiere análisis térmico Requiere análisis mecánico			
Requiere análisis térmico			
•	\boxtimes		
Requiere análisis mecánico			
requiere ariansis medanico	\boxtimes		
.4 Requiere análisis de radio frecuencia			
2 Fabricación de tarjetas de circuito impreso		NO	N/A
El equipo se encuentra disponible para el desarrollo del proceso			
2.2 Es menor o igual al máximo tamaño permitido (280mm x 210mm)			
2.3 Se puede fabricar en material FR4 de 1 o 2 caras calibre 1.5 mm			
2.4 Las perforaciones son menores o iguales a (0.4mm)			
2.5 El ancho de las pistas es menor o igual a 0.2 mm			
2.6 El espacio entre pistas, vías y pads es mayor o igual a 0.1mm			
2.7 Acabado Anti-solder color verde			
2.8 Acabado silk-screen color blanco			
2.9 Hueco metalizado			
Fabricación o integración de soluciones tecnológicas	SI	NO	N/A
Requiere cumplimiento de normas especiales de productos electrónicos (IPC clase 2 o 3)			
Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias			
Transferencia de conocimientos y/o tecnologías		NO	N/A
Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias			
Se cuenta con los materiales necesarios para realizar la transferencia			
	El equipo se encuentra disponible para el desarrollo del proceso Es menor o igual al máximo tamaño permitido (280mm x 210mm) Se puede fabricar en material FR4 de 1 o 2 caras calibre 1.5 mm Las perforaciones son menores o iguales a (0.4mm) El ancho de las pistas es menor o igual a 0.2 mm El espacio entre pistas, vías y pads es mayor o igual a 0.1mm Acabado Anti-solder color verde Acabado silk-screen color blanco Hueco metalizado Fabricación o integración de soluciones tecnológicas Requiere cumplimiento de normas especiales de productos electrónicos (IPC clase 2 o 3) Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias Transferencia de conocimientos y/o tecnologías Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias	El equipo se encuentra disponible para el desarrollo del proceso Es menor o igual al máximo tamaño permitido (280mm x 210mm) Se puede fabricar en material FR4 de 1 o 2 caras calibre 1.5 mm Las perforaciones son menores o iguales a (0.4mm) El ancho de las pistas es menor o igual a 0.2 mm El espacio entre pistas, vías y pads es mayor o igual a 0.1mm Acabado Anti-solder color verde Acabado silk-screen color blanco Hueco metalizado Fabricación o integración de soluciones tecnológicas Requiere cumplimiento de normas especiales de productos electrónicos (IPC clase 2 o 3) Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias Transferencia de conocimientos y/o tecnologías Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias	Fabricación de tarjetas de circuito impreso El equipo se encuentra disponible para el desarrollo del proceso Es menor o igual al máximo tamaño permitido (280mm x 210mm) Se puede fabricar en material FR4 de 1 o 2 caras calibre 1.5 mm Las perforaciones son menores o iguales a (0.4mm) El ancho de las pistas es menor o igual a 0.2 mm El espacio entre pistas, vías y pads es mayor o igual a 0.1mm Acabado Anti-solder color verde Acabado silk-screen color blanco Hueco metalizado Fabricación o integración de soluciones tecnológicas Requiere cumplimiento de normas especiales de productos electrónicos (IPC clase 2 o 3) Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias Transferencia de conocimientos y/o tecnologías Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias

SERVICIOS TECNOLÓGICOS LABORATORIO DE ELECTRÓNICA

SENA
7
// //

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LABORATORIO

CÓDIGO: GLE-F-002
VERSIÓN: 03
FECHA: 06-05-2025
Página 2 de 2

5	Diseño de piezas en 3D	SI	NO	N/A			
5.1	El software de diseño se encuentra autorizado para uso institucional						
5.2 El diseño debe cumplir con medidas exactas para ensamblaje							
6	Impresión de piezas en 3D.	SI	NO	N/A			
6.1	La impresora se encuentra disponible para el desarrollo del proceso						
6.2	2 El software del equipo está actualizado para la fabricación						
6.3	.3 Los materiales de impresión solicitados están disponibles						
6.4	6.4 El diseño a imprimir cumple con las condiciones de tamaño del equipo						
6.5	Se cuenta con las especificaciones de boquilla necesaria						
7.	Montaje de componentes electrónicos		NO	N/A			
7.1	Los equipos de soldadura adecuados se encuentran disponibles						
7.2	7.2 Hay disponibilidad de insumos adecuados para el trabajo solicitado						
7.3	Hay disponibilidad de equipos para las pruebas de continuidad eléctrica						
Aprob	pado: ⊠SI □NO						
Observaciones: SADSADSADSADSASADSAD							
	Responsable de la gestión técnica y administrativa						